



טים קוק בשנת 2009 מתוך ויקיפדיה

אפל (Apple) ממשיכה במאמצים למצוא יצרניות מודמים מחליפות לקוואלקום (Qualcomm), וזאת בעקבות הסכסוך המתקשר כל כך בין שתי החברות, שבעיקרו נובע בגלל השימוש שעשתה עד עתה אפל במודמים של יצרנית השבבים המובילה.

אם לאחרונה דווח כי החברה כבר נמצאת בתהליכי פיתוח עם אינטל (Intel) כדי לשבב את המודמים של זו במערכות על שבב שנמצאות בלב ה- iPhone וה- iPad של אפל, עתה מגיעים דיווחים שאפל כנראה אינה מתכוונת לשים שוב את כל הביצים, בהיבט של המודמים, בסל אחד, והיא מחפשת עוד יצרנית, וזו יכולה להיות מדיה-טק (MediaTek).

למרות שאין אישור משני הצדדים על משא ומתן ביניהן, נודע כי כבר נערכו פגישות בין החברות, וכי באפל פנו אל מדיה-טק מכיוון שהיא עומדת בסטנדרטים שהענקית קבעה לעצמה לגבי התקשרויות עם גורמי חוץ, ובעיקר – תמיכה לוגיסטית אמינה.

מדיה-טק אמנם מייצרת מערכות על שבב שמיועדות בעיקר לטלפונים בשוק הביניים, ואף למטה מכך, אבל בדרך כלל היא משלבת בהם מודמים שהיא עצמה מתכננת. עם זאת, השיחות כרגע הן לגבי אספקת מוצרים ב-2018, כלומר לדור הבא של המכשירים שתציע אפל, אבל אין ספק שעבור היצרנית הקטנה זו יכולה להיות פתיחת דלת מעניינת מאוד.

{loadposition content-related}

